HBM 布氏硬度压痕测量系统Brinell Optical Scanning System

特点

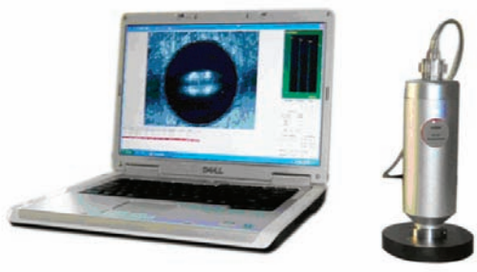
国内首创全自动拍照、测量，无需鼠标描绘压痕，自动识别压痕自动换算硬度值。完全排除了传统显微镜或摄像头人工读数误差。多方向LED照明，成像立体感强，不受粗糙表面及恶劣环境限制。

Instantly measures Brinell impressions at the click of a button.

The LED Illuminator multi direction which is suitable for surface irregularity.

Greatly reduces operation error.

Provides single and batch measurement.



测量界面 Friendly Interface

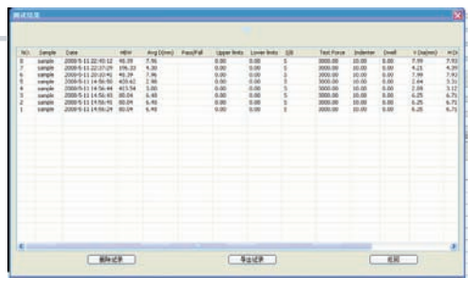
高速自动读数可在0.5秒内捕捉到压痕并显示硬度结果，有效提高了测量精度与效率。

An indentation dimension automatic detecting time of 1 seconds is achieved , which at the click of a button.

检测报告 Report Output

支持单点测量和批量检查，可与台式或便携式机型连用。

Provides single and batch measurement.



自主研发，可安经销商要求设计界面。

技术参数

精度	<1% ± 5HB
压痕测量	自动／手动
白平衡	自动／手动
电源	USB2.0 供电
计算机	WINDOWS XP操作系统
定位	激光点定位
曝光	自动／手动
照明系统	垂直落射光，分级控制
工作温度	0℃～50℃
重量	0.5kg